

证券代码：600460

股票简称：士兰微

编号：临 2017-023

## 杭州士兰微电子股份有限公司 投资进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“士兰微”）于 2016 年 2 月 22 日召开了 2016 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于与国家集成电路产业投资基金股份有限公司共同投资建设 8 英寸芯片生产线的议案》。（内容详见公司于 2016 年 2 月 4 日发布的编号为临 2016-005 号的公告，以及 2016 年 2 月 23 日发布的编号为临 2016-007 号的公告）。

根据公司 2016 年第一次临时股东大会的决议及授权，士兰微、杭州士兰集成电路有限公司（以下简称“士兰集成”）、杭州集华投资有限公司、杭州士兰集昕微电子有限公司（以下简称“士兰集昕”）与国家集成电路产业投资基金股份有限公司共同签署了《投资协议》（详见公司于 2016 年 3 月 22 日发布的编号为临 2016-009 号的公告）。

投资各方按照《投资协议》的约定，分别于 2016 年 3 月和 4 月完成了第一轮和第二轮增资（详见公司于 2016 年 4 月 7 日发布的编号为临 2016-011 号的公告）。

根据《投资协议》的规定，士兰集成应在第二轮增资交割日起 12 个月内将与 8 寸线项目有关的资产转让至士兰集昕。截至本公告日，士兰集成已经分批将 8 英寸芯片生产线项目的有关资产（包括固定资产、在建工程等）转让至士兰集昕，该部分转让的资产合计 66,460 万元(含税)人民币。本次转让行为，没有对公司的资产、负债（合并口径）产生重大影响。

特此公告。

杭州士兰微电子股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 29 日